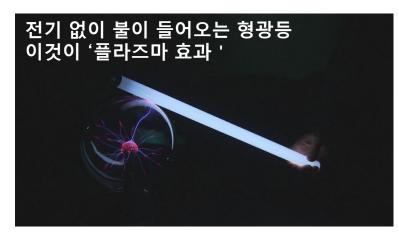
# Plasma

**Prof. Sang Jeen Hong** 

Department of Electronic Engineering Myongji University, Korea

## ☐ Plasma in our eyes





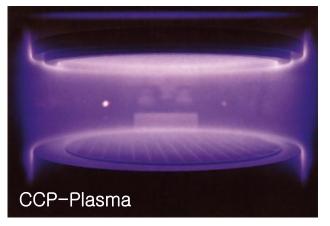


## ☐ Plasma in our eyes





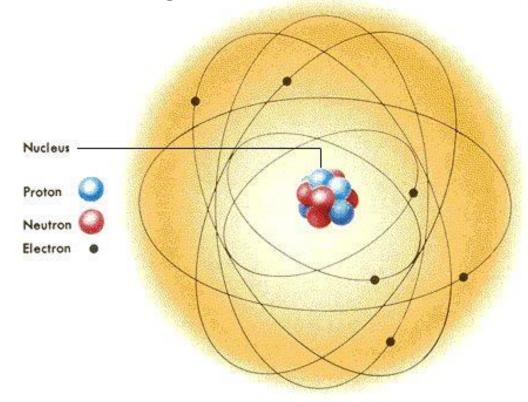






☐ Looking at an atom

☐ Looking inside an atom



Electron





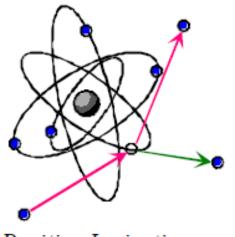




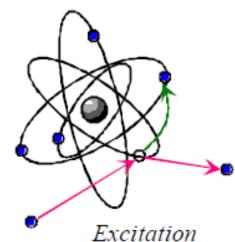
# 0

## **Physical Plasma**

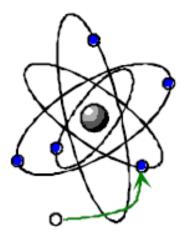
## ☐ Electron reaction in plasma



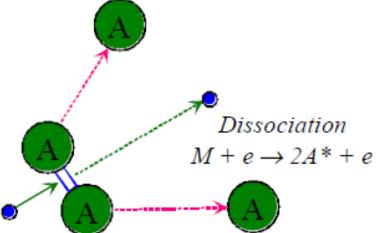
Positive Ionization  $A + e \rightarrow A^+ + 2e$ 

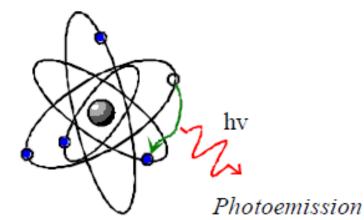


 $A + e \rightarrow A^* + e$ 



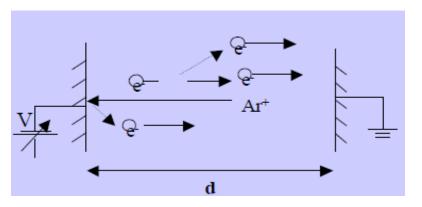
Recombination

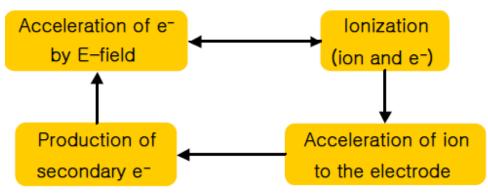




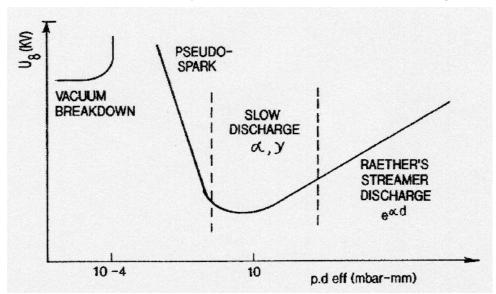
☐ Ignition of plasma

Ignition of plasma





Paschen curve (plasma turn on voltage)



Requirement of plasma ignition

- > Enough electron energy
- > Enough collision

☐ External energy and collision

#### Electron;

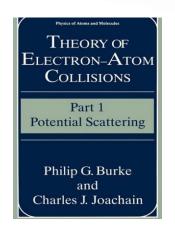
- 전자는 원자와의 충돌에 의해 에너지를 소모하지 않음
- 지속적으로 전기장에 의해 가속하여 에너지를 축적
- 이온화 에너지, 분해에너지에 도달, 원자를 이온화
  - → Ineffective collision

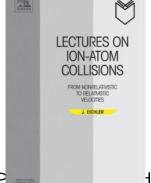
#### lons;

- 이온은 전기장으로 받은 에너지를 지속적으로 축적하지 못함
- 원자와의 탄성충돌로 에너지를 전달
- 원자의 이온화나 분해에 필요한 에너지에 도달하지 못함
- 이온화나 분해에는 거의 참여하지 않음

#### Collision of electron with atom(ion);

- 원자는 내부가 거의 텅텅 비어있고 외부는 전자구름, 안에는 작은 됨
- 전자와 원자의 충돌은 원자내 핵과 전자간의 정전기적 힘에 의한 충돌





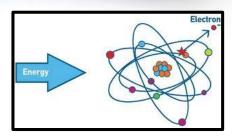
#### □ Collision

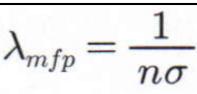
#### Mean free path;

- 한 가스원자가 다른 가스원자와 충돌 사이 이동한 거리 기체의 밀도에 반비례하고, 기체원자의 면적에 반비례
  - n: 기체의 밀도
  - $\sigma$ : 충돌단면적(collision cross-section)
  - 충돌단면적이 크면 충돌할 확률이 큼 단위면적당 가해진 힘
  - 원자나 분자간의 충돌에 적용됨 (**전자와 원자의 충돌에 적용되지 않음**)

#### **Ionization**;

- 플라즈마 발생과 유지에 가장 중요한 역할을 하는 <u>비탄성충돌(이온화)</u>
- Electron multiplication (전자증식)에 의한 지속적인 이온화
- 챔버 벽에서 재결합하여 소모되는 전자를 보충하여 플라즈마를 유지
- 전자의 충돌에 의한 이온화는 충돌단면적(cross-section)에 의존





#### □ Photon ionization

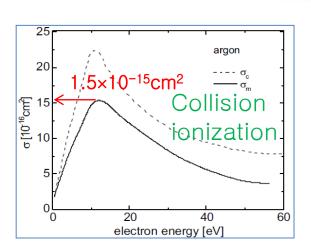
#### Ionization by photon irradiation;

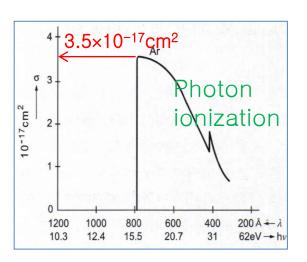
- Photon이 가진 에너지를 원자에 전달하여 전자와 이온으로 분해
- 남는 에너지는 방출되는 전자에 전달하여 전자의 운동에너지에 기여함

$$E = h \nu = \frac{hc}{\lambda}$$

## Ionization of Argon by photon irradiation;

- Ar 원자 이온화는 15.8 eV 이상의 에너지가 필요
- 전자와 다른 ionization cross-section
- Argon의 경우는 photon ionization보다 collision ionization이 약 20배 이상 큼.



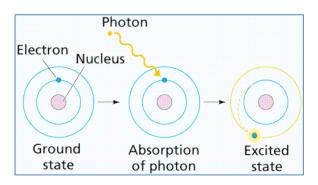


## 0

## **Physical Plasma**

#### □ Excitation

- 전자와 원자 간의 비탄성충돌에 의한 에너지 전달 현상
- 에너지를 받은 원자는 여분의 전자를 생성하지 않음
- 원자 내 전자의 궤도를 기저상태보다 높은 에너지 상태로 올려놓음

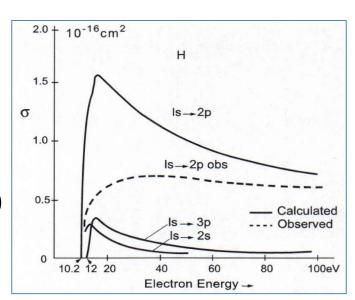


• Electron impact excitation (전자충돌여기): e + Ar → Ar \* + e

Photo excitation (광자여기):
 hv + Ar → Ar \* + hv '(v ' > v)

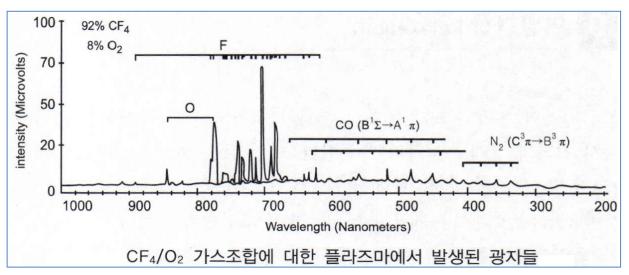
## Ar example;

- Min. energy for excitation: 11.8eV
- Min. energy for ionization: 15.8eV
- Excitation energy < Ionization energy (Why?)
- Electron, vibrational and rotational excitation in QM



## ☐ Plasma glow discharge

- 불안정한 원자나 분자의 상태
  - 전자의 충돌로 excitation된 원자나 분자의 출생 불안정한 상태가 원래의 상태로 되돌아 가려는 경향
  - 플라즈마 발생 시 빛을 방출하는 이유
  - Relaxation시 방출되는 빛은 원자, 분자, 이온의 특정파장을 지니게 됨



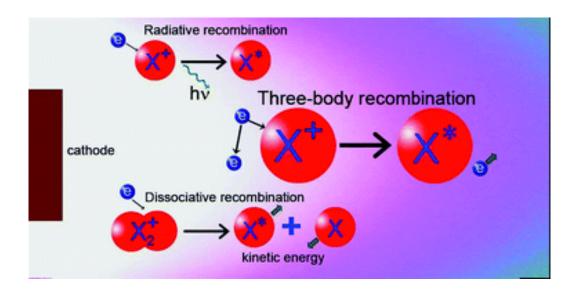
- Fluorescent life time (형광시간)
  - Excited state에서 fundamental state로 돌아가는 데 걸리는 시간
  - *He*. 수 나노 초 (~10<sup>-9</sup> sec), *Ar* : 수 마이크로 초 (~10<sup>-6</sup> sec)

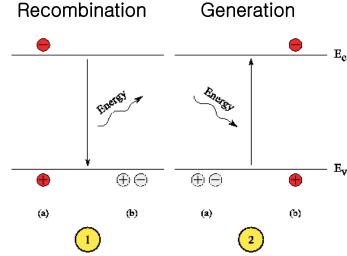




#### □ Recombination

- Ionization ↔ Recombination (Excitation ↔ Relaxation)
  - 전자가 이온을 만나 중성원소를 형성하는 과정, 내부에너지를 발생시킴
  - Two body recombination: 전자와 이온이 만나서 중성원자를 형성하는 단순한 합체는 불가능
  - 전자와 이온 간에 중간 매체 없이 recombination이 쉽게 일어날 수 없다.
    - 1) Three body recombination: 벽이나 중성원자를 매체로 이용하여 중성화되는 3원소간 합체
    - 2) 전자가 중성원자를 만나 음이온 (negative ion)이 되고, 음이온이 양이온과 충돌하여 두 개의 중성원자를 이룸
    - 3) 방사합체 (radiative recombination): 전자와 이온이 충돌, 중성원자를 만들 때 빛을 방출





#### ☐ Dissociation

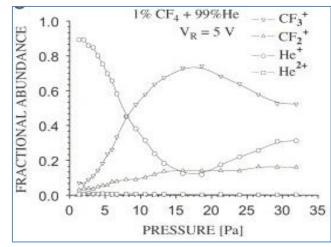
- 전자의 비탄성충돌 현상
  - 전자가 분자와 충돌해서 일으키는 비탄성충돌로 분자가스를 분해하는 현상
  - 분자상태의 산소는 반응성이 작으나, 원자로 존재하는 산소는 반응성이 매우 큼
  - 분해된 중성가스를 라디칼 (radical)이라고 부르고 플라즈마 식각에 중요한 역할
  - 충돌시 분해만 이루어질 수도 있고, 분해 이온화 (dissociative ionization)도 가능 하
- 분자가스의 전자에 의한 분해

$$e + O_2 \rightarrow 2O + e$$
: dissociation

- O<sub>2</sub>가 2O가 됨으로써 안정된 기체가 chemically active하게 변화한다. 이와 같은 chemically active한 species를 radical이라 하는데 이것은 플라즈마 식각에서 중요한 기능이다.
- Dissociation시 ionization이 동반되기도 한다.

$$e + CF_4 \rightarrow e + CF_3 + F$$
: Dissociation

$$e + CF_4 \rightarrow 2e + CF_3^+ + F$$
: Dissociative Ionization



A high-pressure mass spectrometric study of ionmolecule reactions in a mixture of CF<sub>4</sub> and He 1 Pascal = 7.5 mTorr

10 Pascal = 75 mTorr

20 Pascal = 150 mTorr

30 Pascal = 225 mTorr

#### 플라즈마의 구성

- 전기적으로 중성이고 부분적으로 이온화된 기체 (partially ionized gas)
  - 중성자(neutron), 전자(electron), 이온(ion), 중성원소(atom), 광자(photon)를 포함
  - 분자가스의 경우는 분자가스가 분해된 가스인 라디칼 (radical)이 존재
  - 중성원소의 이온화 비율은 약 10<sup>-6</sup> 10<sup>-2</sup> (0.0001-1%)

#### <u> 플라즈마의 물리적 특성</u>

- 전자의 밀도와 이온의 밀도가 거의 같은 상태
  - 전체적으로는 중성이나 전자와 이온이 존재
  - 내부에 존재하는 전기장에 의해 전하가 이동을 함으로 전기가 통하는 전도성 기체
  - 전자는 ionization에 의해 생성, 벽이나 중성원자에서 recombination하고 diffusion 함 (플라즈마 유지)

- 전자와 이온의 거동 (Collective behavior)
  - 전자 하나를 고려할 때, 주변의 이온들에 의한 정전기적 힘 (Coulombic force)가 존재
  - 전자와 이온 사이에는 Coulombic interaction이 존재하나 Coulombic force에 의해 interaction이 서로 상쇄되어 free particle처럼 거동함
  - 전자, 원자, 분자의 충돌로 인해 excitation, relaxation되어 photon emission이 발생



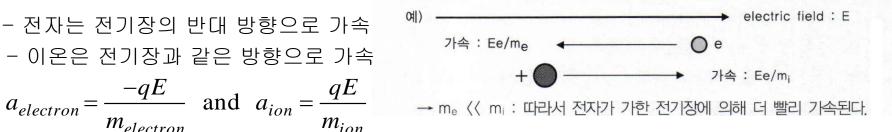


#### 전기장 속의 플라즈마

- 전기장에 의한 입자의 가속
  - 전자는 전기장의 반대 방향으로 가속
  - 이온은 전기장과 같은 방향으로 가속

$$a_{electron} = \frac{-qE}{m_{electron}}$$
 and  $a_{ion} = \frac{qE}{m_{ion}}$ 

■ 전자와 이온의 에너지 공급 : electric field 와 같은 외부에너지 source에 의해



- 가속된 입자의 에너지
  - 충돌에 의한 탄성충돌에너지 전이를 고려하면. 전자는 질량이 매우 작아서 벽이나 중성원소와 충돌 시 전달되는 에너지가 매우 작다.
  - 이온의 경우는 중성원소와 질량이 비슷하여, 벽이나 중성이온과 탄성충돌하여 전달된 에너지가 많으므로 보유에너지가 작다.
  - 외부로부터 받은 전자의 에너지와 이온의 에너지가 같을 경우 전자가 보유하는 에너지가 이온의 에너지보다 크다.

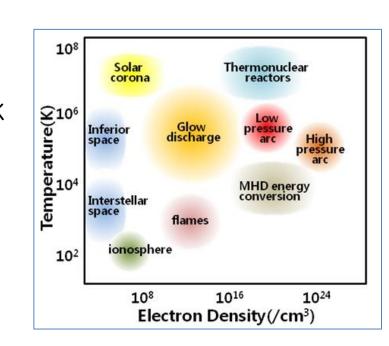
$$W = F \cdot x = qE \cdot x = \frac{1}{2}qE \cdot at^2$$

$$W_{electron} = \frac{(qEt)^2}{2m_{electron}}$$
 and  $W_{ion} = \frac{(qEt)^2}{2m_{ion}}$    
 외부에서 가해진 electric field는 주로 전자에 energy를 가해 준다.

Since  $m_{electron} \ll m_{ion}$ ,  $W_{electron} \gg W_{ion}$   $\Rightarrow$  Electron temperature increase

#### Maxwell-Boltzmann Distribution

- 원자의 에너지 표현
  - 원자가 랜덤분포인 맥스웰-볼츠만 분포에 의해 분포됨을 가정 $\frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{3}{2}kT$  원자가 가진 평균에너지를 온도로 표현할 수 있음  $\frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{3}{2}kT$
- 전자와 이온의 에너지 표현
  - 전자와 이온이 맥스웰-볼츠만 분포를 하고 있다고 가정, 평균운동에너지를 온도로 표기
  - 전자온도: eV의 단위로서  $kT_e$  또는  $T_e$
  - 이온온도: eV의 단위로서  $kT_i$  또는  $T_i$
  - 상온에서 중성원소의 온도는 300 °K (0.026 eV)
- 플라즈마 내 입자의 온도
  - 이온과 중성원소의 온도는 0.04 eV, 절대온도 **500 °K**
  - 전자의 온도는 2-10 eV (2 eV = 23200 °K); CCP ~2eV, ICP ~5eV
  - 전자의 높은 온도에도 챔버벽의 온도가 높지 않은 이유는 플라즈마 내에서 차지하는 양도 작고 특히 전자의 비열이 아주 작기 때문



 $\frac{1}{2}m\bar{v}_{electron}^2 = \frac{3}{2}kT_e, \quad \frac{1}{2}m\bar{v}_{ion}^2 = \frac{3}{2}kT_i$ 



#### <u>입자의 평균속도</u>

- 이온의 평균속도 vs. 전자의 평균속도
  - $-m_{\rm electron} << m_{\rm ion}$ ;  $E_{\rm electron} >> E_{\rm ion}$ ;  $T_{\rm e} >> T_{\rm ion}$
  - 전자의 운동에너지가 매우 크므로, 전자온도가 매우 높다.  $\overline{v}_e >> \overline{v}_i >> \overline{v}$

$$v_e >> v_i >> v$$
 $T_e >> T_i >> T$ 

- 이온의 평균속도 vs. 원자의 평균속도
  - $-m_{\text{ion}} \approx m_{\text{atom}}$ ;  $E_{\text{ion}} > E_{\text{atom}}$ ;  $T_{\text{i}} > T_{\text{a}}$
  - 질량이 비슷, 이온의 평균속도가 원자보다 약간 크므로, 온도도 이온이 약간 높 다.

#### Example of Argon

전자: 
$$\bar{v}_e = 9.5 \times 10^7 \, cm/\mathrm{sec}$$
,  $T_e = 2eV$ 

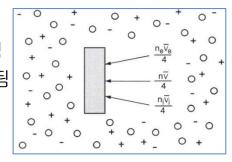
이은: 
$$\overline{v}_i = 5.2 \times 10^4 \, cm/\mathrm{sec}$$
,  $T_e = 0.04 \, eV$ 

중성자: 
$$\bar{v}_a = 4.0 \times 10^4 cm/\text{sec}$$
,  $T_e = 0.026 eV$ 



#### Plasma potential

- 플라즈마 내에 위치한 기판
  - 전자가 기판에 충돌하면 (-) 전하를 기판에 주게 됨
  - 이온이 기판에 충돌하면 (+) 전하를 기판에 주게 됨
  - 중성원자가 기판에 충돌하면 아무런 영향이 없음



#### Random Flux

- 기판에 도달하는 랜덤 플럭스 (random flux) :
- 플라즈마 내 이온의 밀도는 전자의 밀도와  $A \sim n ar{v}/4$
- 전자의 평균속도는 이온의 평균속도에 비해 아주 크므로 기판에 도달하는 단위면적당 단위시간당 입자수인 플럭스는 electron flux가 ion flux에 비해 매우 크다.

$$J_e = \frac{n_e \overline{v}_e}{4}, \quad J_i = \frac{n_i \overline{v}_i}{4}$$
$$n_e \approx n_i, \quad \overline{v}_e >> \overline{v}_i$$
$$\therefore J_e >> J_i \quad [\text{cm}^2/\text{sec}]$$

#### Isolated substrate

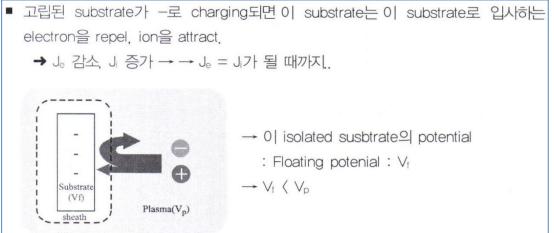
- 기판이 전기적으로 고립되어 있을 경우,
  - 기판은 지속적인 electron flux와 ion flux의 차이 $(J_{\text{electron}} >> J_{\text{ion}})$ 로 인해 음전하 축적
- 축적된 음전하로 인해 기판은 플라즈마(positive potential)에 비에 음의 전위를 갖음
- 플라즈마와 접하는 모든 물체는 electron flux가 커져 (음전하 축적) 플라즈마 전위보다 낮음



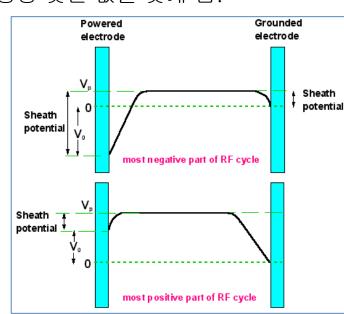


#### Floating potential

- 전하축적
  - 플라즈마 내에 위치한 전기적으로 고립된 기판은 electron flux에 의해 음전하로 축적
  - 음전하로 축적된 기판은 입사하는 전자를 밀어내고 이온을 끌어 당겨서 기판에 입사하는 electron flux는 감소하고 ion flux가 증가
  - → 결국, 무한히 낮은 전위로 음전하의 축적이 발생하는 것이 아니라, electron flux가 줄어들어 ion flux와 같은 상태로 될 때가지 발생함.
  - 이러한 현상을 통해 고립된 기판에 유도된 전위를 floating potential  $(V_f)$ 라고 함.
  - Floating potential ( $V_{\mathrm{f}}$ ) 은 plasma potential ( $V_{\mathrm{p}}$ ) 보다 항상 낮은 값을 갖게 됨.

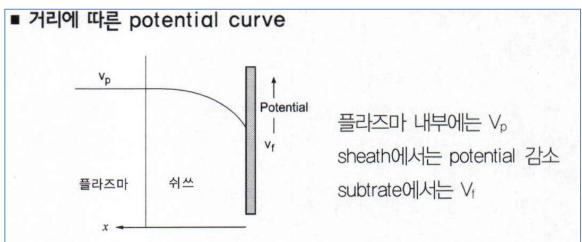


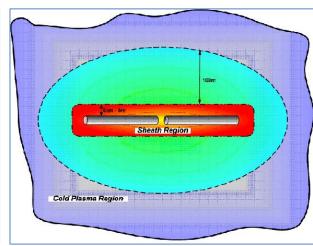
■ Reference potential (ground potential) 이 없는 경우는  $V_p$ ,  $V_t$  보다는  $V_p$  –  $V_t$ 만 이 의미를 지님.



#### <u>플라즈마와 전극 사이의 경계지역</u>

- Dark space
  - 고립된 전극은 플라즈마보다 낮은 전위를 가지게 되며 플라즈마와 전극 사이의 경계지역은 플라즈마가 없는 어두운 영역 (dark space)가 형성
  - 플라즈마와 기판 사이의 전위차이 💪 🏒 가 유지됨
  - 이러한 dark space 영역을 Sheath 라고 한다.
  - Floating potential과 plasma potential은 reference (ground)가 없을 경우에는 물리적 의미가 없으며, 전위차이 √p √f 는 reference (ground)에 대한 상대적인 값으로 측정될 수 있음
  - 플라즈마는 전도성 기체로서 전위의 변화가 있으면 전자가 빠르게 이동하여 전위차를 없애 주므로 bulk plasma 영역에서 plasma potential은 변화가 없음

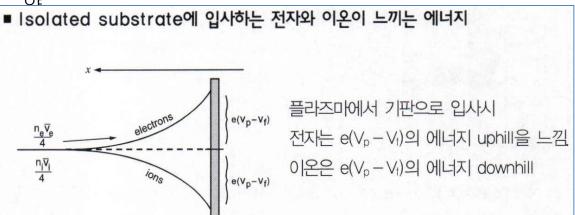


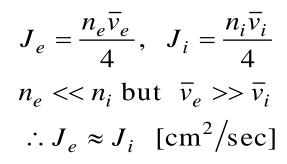




#### 플라즈마와 전극 사이의 경계지역

- $V_p V_f$ 
  - 플라즈마 내에 놓여 있는 전극은 플라즈마 보다  $V_{
    m b}$   $V_{
    m f}$  만큼 낮은 전위를 지님
  - $V_{\rm b}$ - $V_{\rm f}$ 는 플라즈마와 floating electrode 간의 전위 차이는 경계지역인 sheath에 형성
- Near the sheath region
  - 플라즈마로부터 기판으로 랜덤하게 입사하는 이온은 sheath에 도달하면 절벽과 같은 potential downhill을 보게 되며,  $V_n - V_f$  만큼 가속이 됨.
  - 플라즈마로부터 기판으로 랜덤하게 입사한 전자는 sheath에 도달하면 담벼락과 같은 potential uphill을 보게 되며, 전위장벽으로 작용하는 10 - 12 이상의 에너지를 가진 전자만 입사할 수 있음.
  - 전위장벽을 넘어서 전극(floating electrode)에 입사하는 electron flux는 ion flux와 동일한

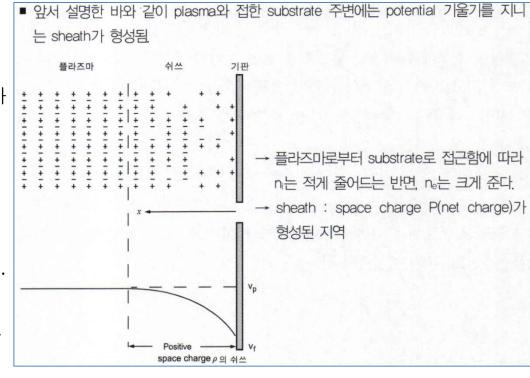






#### **Sheath**

- 플라즈마와 기판 사이의 어두운 경계지역
  - 플라즈마는 전자와 이온의 수가 거의 같은 전기적 중성.
  - 플로팅 전극이 있을 경우, 지속적 electron flux $(J_{\text{electron}} >> J_{\text{ion}})$ 에 의해 음전하로 대전.
  - 전자는 밀려나고 이온은 끌려오게 되면서… sheath에는 전자보다 이온이 많이 존재함.
- Space charge region (공간 전하축적 영역)
  - 1/2 1/4 에 의해 전극으로 끌려온 전자의 숫자는 지수적으로 감소
  - 이온은 끌려오면서 속도가 빨라져서 이온의 밀도는 전극에 가까울수록 선형적인 감소.
  - 결과적으로 sheath 영역은 (+)전하가 (-)전하보다 많은 (+)로 positively charged region이 형성됨.
  - 단위 부피당 net charge가 있으면 전기장이 존재하며, 이로 인한 potential difference (전위차)가 존재.
  - 전자가 적어 이온화가 잘 일어나지 않아서 플라즈마가 잘 형성되지 않음.





#### Sheath potential

- Potential vs. F-field

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 \text{ or } \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \text{ (Gauss's Law)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \text{ (Gauss's Law for Magnetism)}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \text{ (Faraday's law of induction)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \text{ (Ampère's law)}$$

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_o}, \quad \left( \frac{\rho : \text{Charge density}(\text{C/cm}^2)}{\varepsilon_o : \text{Permittivity}(\text{F/cm})} \right)$$

- 전기장은 위치에 따른 전기장의 미분치 이므로

$$E = -\frac{dV}{dx}, \quad \frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
 

| Semiconductor Device Fundamentals | By Robert F. Pierret |

For your reference, Bv Robert F. Pierret

- 의미는… 어느 공간에 (+)전하와 (-)전하를 비교하여 남은 순전하 (net charge)가 있으면 이 공간에는 전기장이 존재한다.
- Sheath에는 net charge가 존재하며, 정상적인 sheath의 경우에는 (+)전하가 존재한다.
- Sheath에서는 플라즈마 경계로부터 기판으로 갈 때, 전자의 밀도가 지수적으로 감소
- Ionization과 excitation을 일으키는 전자가 감소하여 빛을 적게 방출
- 플라즈마에 비해 상대적으로 어두운 영역이 되며, dark space가 생기는 이유



#### Solution for $V_p - V_f$

- · Solving Poisson equation
  - Sheath 내 유지되는 전위 ၾ 🌾 는 floating electrode와 plasma potential의 차이
  - Poisson equation을 풀면 V<sub>o</sub>-V<sub>f</sub>를 구할 수 있다.

 $V_{\rm b}-V_{\rm f}$ 는 기판에 도달하는 전자에 대한 전위장벽 (potential barrier)이므로  $q(V_{\rm D}-V_{\rm f})$  이상의 운동에너지를 가진 전자만이 기판에 도달한다.

$$\begin{split} \frac{n_i}{n_e} &= \exp\left[-\frac{q(V_p - V_f)}{kT_e}\right] \\ \frac{n'_e \overline{v}'_e}{4} &= \frac{n_i \overline{v}_i}{4} \\ \frac{n'_e \overline{v}'_e}{4} &= \frac{1}{4} \left\{n_e \cdot \exp\left[-\frac{q(V_p - V_f)}{kT_e}\right]\right\} \cdot \overline{v}_e \\ &= \frac{n_i \overline{v}_i}{4} \end{split} \qquad \qquad n_i = n_e \quad \text{and} \quad \overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \\ V_p - V_f &= \frac{kT_e}{q} \cdot \ln\left(\frac{\overline{v}_e}{\overline{v}_i}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{kT_e}{q} \cdot \ln\left(\frac{m_i}{m_e} \frac{T_e}{T_i}\right) \\ &= \frac{n_i \overline{v}_i}{4} \\ \therefore \overline{v}'_e &= \overline{v}_e \text{ (at the electrode)} \\ &\therefore V_p - V_f = \frac{1}{2} \cdot \frac{kT_e}{q} \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{m_i}{q}\right) \end{split}$$

$$n_e \cdot \exp \left[ -\frac{q(V_p - V_f)}{kT_e} \right] \cdot \overline{v}_e = n_i \overline{v}_i$$

$$n_i = n_e$$
 and  $\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ 

$$V_p - V_f = \frac{kT_e}{q} \cdot \ln\left(\frac{\overline{v}_e}{\overline{v}_i}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{kT_e}{q} \cdot \ln\left(\frac{m_i}{m_e} \frac{T_e}{T_i}\right)$$

$$\therefore V_p - V_f = \frac{1}{2} \cdot \frac{kT_e}{q} \cdot \ln \left( \frac{1}{2.3} \cdot \frac{m_i}{m_e} \right)$$



Sheath potential은 전자온도( $T_{\rm e}$ )와 이온과 전자의 질량비( $m_{\rm i}/m_{\rm e}$ )에 의존함

#### Sheath transitional region

- Sheath: 플라즈마와 기판 사이의 경계지역
- Sheath transition region: 플라즈마와 sheath 사이의 경계지역 (sheath에서 유지되는 전위의 일부가 플라즈마로 새어 들어가는 지역;  $kT_{\rm e}/2q$ )
  - 1) Bulk plasma region
    - Electron density와 ion density가 같음 (Electrically neutral)
  - 2) Sheath transition
    - 플라즈마와 같이 electron density와 ion density가 유사함을 유지 (Quasi-neutral)
  - 3) Sheath region
    - Ion density가 electron density 보다 큼 (Net positive charge)
  - 4) Substrate (or bottom electrode)
- Quasi-neutral sheath transition region
  - Sheath로 들어오는 이온의 속도를 가속시키는 역할을 함

Randomion velocity: 
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT_{ion}}{\pi m_{ion}}}$$

Ion velocity in sheath transition region:  $U(x=0) = \sqrt{\frac{kT_{electron}}{m_{ion}}}$ 

Recall,  $T_{electron} >> T_{ion}$ 

#### **Mathematical derivation**

- Random한 이온의 평균속도:  $\bar{v}_i = \sqrt{8kT_{ion}/\pi m_{ion}}$
- x=0인 지점에서 +x 방향으로 들어오는 이온의 속도: $U(0^+)=\sqrt{kT_{electron}/m_{ion}}$

$$\frac{1}{2}m_iU(0)^2 = qV(0) \qquad \left( \Leftarrow \frac{1}{2}mv^2 = qV \right)$$

$$V(0) = \frac{m_i}{2q} \cdot U(0)^2 = \frac{m_i}{2q} \cdot \frac{kT_e}{m_i} = \frac{kT_e}{2q}$$
 (Sheath transition region potential)

- Sheath transition region potential의 차이로 인해 *이온의 속도가 가속되며* x=0인 지점의 전자밀도는 가속된 이온에 의해 플라즈마의 밀도에 비해 낮은 밀도를 나타냄
- Sheath transition region 의 플라즈마 밀도: 벌크 플라즈마 영역보다 약 0.6배 작다.  $n_e(0) \approx n_i(0)$

$$n_e(0) = n_e \cdot \exp\left(-\frac{V(0)}{kT_e}\right) = n_e \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.6n_e, \quad \therefore \frac{n_e(0)}{n_e} = 0.6$$

• 이 경계지역에서 sheath로 입사되는 *이온 플럭스*는 랜덤플럭스  $(n_i \overline{V_i})/4$ 가 아닌

$$n_i(0)U_i(0) = 0.6 \cdot n_e \sqrt{\left(\frac{kT_e}{m_i}\right)}$$

 $n_i(0)U_i(0) = 0.6 \cdot n_e \sqrt{\left( \frac{kT_e}{m_i} \right)}$  (Note: 쉬스로 입사되는 이온 플럭스는 이온에 대한 함수가 아닌 전자온도에 대한 함수이

## **6**3.

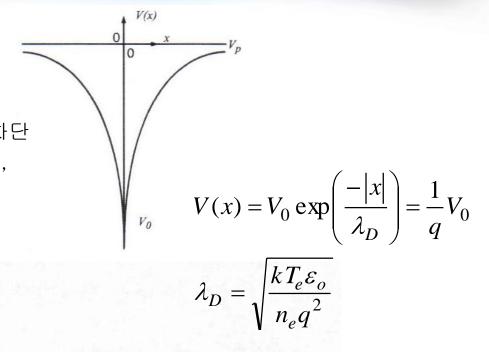
### **Electrical Plasma**

#### **Debye Length**

- Debye shielding:
  - 플라즈마 내에 전위의 변화가 있을 때,이 전위의 변화를 거리에 따라지수적으로 변화시켜 그 전위의 변화를 차단
  - 지수적으로 변화하는 전위에 대한 식에서, 거리는 초기의 1/q, 즉 초기값의 0.37배로 감소하는 위치에 해당



$$\lambda_D = \left(kT_e \; \epsilon_0 \; / \; n_e \, e^2\right)^{\frac{1}{2}}$$



- Debye length  $\lambda_D$ 는 초기 potential perturbation  $v_D$ 의 1/e (0.37)로 감소하는 위치
- 다른 개념: plasma내 한 charge에 영향을 주는 coulombic interaction은 그 charge 를 중심으로 1~2 Debye length를 반경으로 이루어진 구만을 생각하면 됨.(screening effect)
  - 그 밖의 interaction은 net ~0
  - 이 screening effect로 charged particle이 거의 free particle로 거동하는 것임.

#### Mean free path

- 한 가스원자가 다른 가스원자와 충돌 사이 이동한 거리
  - 기체의 밀도에 반비례하고, 기체원자의 면적에 반비례
  - n: 기체의 밀도,  $\sigma$ : 충돌단면적(collision cross-section)

$$\lambda_{mfp} = \frac{1}{n\sigma}$$

#### Debye Length

• 초기 potential perturbation으로 인한 전위가 0.37로 감소하는 위치

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{kT_e \varepsilon_o}{n_e q^2}}$$

- Debye shielding은 특정거리인 Debye length에 의해 정해지는 값으로 감소 플라즈마는 일정 거리 이상에서는 이 전위의 변화를 느끼지 못함
- 1/2 주변에는 이 특정거리인 Debye length에 의해 정해지는 sheath로 둘러 싸임.
- 플라즈마 내 한 전하 (charge)가 다른 전하들로 부터 영향을 받는 거리 는 Debye length의 1-2배에 해당되는 반지름으로 구할 수 있다.
  - 플라즈마 내의 이온과 전자들은 전하끼리 작용하는 정전기력 (coulombic force)이 서로 상쇄되어 자유입자 (free)와 같이 거동
  - 이 전하 간에 정전기력이 영향을 미칠 수 있는 거리가 1-2  $\lambda_D$
- → Debye length 이내에 존재하는 입자들만 정전기력이 작용하고
  Debye length 내에서 정전기적 힘이 서로 상쇄가 되며
  Debye length 밖에서는 각 전하로 인한 potential의 변화가 차단되므로
  전자나 이온은 서로 간에 발생하는 정전기력에 영향이 없이 자유로운 입자운동이 가능

